



Lötzinn bleifrei, ø 1,0 mm, 100 g

- Flussmittelgefüllter Lötdraht für das Löten von Elektronik
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
- und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

Zusammensetzung

Silber: 0,3 %
 Kupfer: 0,7 %
 Zinn: 99 %
 Flussmittelanteil: 2,5 %,
 Schmelzpunkt 217° C

Solder Lead-Free, ø 1.0 mm, 100 g

- Flux-filled solder wire for soldering electronics
- Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area

Composition

Silver: 0.3 %
 Copper: 0.7 %
 Tin: 99 %
 Flux content: 2.5 %
 Melting point: 217° C

| | | | | | | |
|------------|------|--|------|---------------------------|---|-------|
| Änderungen | | Datum | Name | Bezeichnung |  | Blatt |
| Datum | Name | gez.: 02.06.2025 | alw | LZ 1.0 100g - bleifrei LC | | 1/1 |
| | | gepr.: 02.06.2025 | alw | | | |
| | | Norm: | | Zeichnungs-Nr.: | | von |
| | | Änderungen vorbehalten / Subject to change | | 40845 | | |